文章编号:0253-2409(2006)02-0214-04

# 助剂 Cu 对 Ni/ $\gamma$ -Al<sub>2</sub> O<sub>3</sub> 催化剂低温还原性能影响

## 刘 勇<sup>1,2</sup>,李学宽<sup>1</sup>,吕占军<sup>1</sup>,秦张峰<sup>1</sup>,王建国<sup>1</sup>

(1. 中国科学院山西煤炭化学研究所煤转化国家重点实验室,山西太原 030001;2. 中国科学院研究生院,北京 100039)

摘 要:制备了一系列铜质量分数不同的 CuNi/ $\gamma$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 催化剂 进行了 TPR 和 XRD 表征并测定了该系列催化剂对苯加氢制 环己烷的催化活性。结果表明 助剂 Cu 的负载量对低温(160 °C)还原后催化剂的催化活性影响很大 在铜镍原子摩尔比为 1:1 时 催化剂具有较高的催化活性和稳定性 添加铜组分可促进镍在载体表面分散 使负载 NiO 的还原温度降低 催化活性提高。 关键词:Cu;Ni/ $\gamma$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>;低温还原 中图分类号:O643 文献标识码:A

### Effects of Cu promoter on the low temperature reducibility of Ni/ $\gamma$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>

LIU Yong<sup>1,2</sup>, LI Xue-kuan<sup>1</sup>, LÜ Zhan-jun<sup>1</sup>, QIN Zheng-feng<sup>1</sup>, WANG Jian-guo<sup>1</sup>

(1. State Key Laboratory of Coal Conversion, Institute of Coal Chemistry, Chinese Academy of Sciences, Taiyuan 030001, China;
 2. Graduate University of Chinese Academy of Science, Beijing 100039, China)

**Abstract** : A series of CuNi/ $\gamma$  -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> catalysts with different Cu contents were prepared and evaluated by the gas-phase benzene hydrogenation as a probe reaction. After reduction at 160 °C , the Cu-promoted CuNi/ $\gamma$  -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> catalysts exhibited considerably higher activity than Ni/ $\gamma$  -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> catalysts , and the copper content played an important role in the catalyst reducibility and catalytic activity. The catalyst , CuNi/ $\gamma$  -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> with copper to nickel atomic ratio 1:1 , exhibited best catalytic activity and stability. XRD(X-ray diffraction) results showed that the addition of copper to the Ni/ $\gamma$  -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> catalysts significantly improved the dispersion of NiO over  $\gamma$  -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> , the CuNi/ $\gamma$  -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> with copper to nickel atomic ratio 1:1 had optimal dispersion , and further addition was accommodated by the decreasing of the dispersion of NiO. TPR( temperature programmed reduction ) results suggested the addition of copper to nickel atomic ratio in excess of 3:5 had practically no additional promoting effect.

Key words : Cu ; Ni/  $\gamma$  -Al\_2O\_3 ; reduction ; low-temperature

Ni/ $\gamma$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 是工业上重要的加氢催化剂 广泛 应用于苯加氢制环己烷、烯烃加氢制烷烃和裂解汽油 选择性加氢脱除二烯等。Ni/ $\gamma$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 催化剂使用前 必须经过还原方有加氢活性。然而 ,由于金属与载体 的强相互作用( SMSI ),Ni/ $\gamma$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 催化剂的还原需 在较高温度下进行<sup>[1]</sup>,所以容易导致催化剂的烧结 , 降低活性和使用寿命<sup>[23]</sup>。因此 ,提高 Ni/ $\gamma$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 催化剂的低温还原能力具有重要的意义。

添加金属助剂对提高 Ni/ $\gamma$  -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 催化剂的还 原性能是一种有效的方式。例如 添加少量的 Pt、Pd、 Ru、Rh、Os 和 Ir 提高了 NiO 和 Ni/ $\gamma$  -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 催化剂的 低温还原能力<sup>[4~7]</sup>,而 Cu 的添加可使催化剂在较低 的温度下还原并表现出优良的催化活性<sup>[4 & 9]</sup>。本 文以苯加氢制环己烷为探针反应,考察铜负载量对 Ni/γ-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 催化剂低温还原性能的影响 ,为制备性 能优良的加氢催化剂提供有价值的信息。

1 实验部分

1.1 催化剂制备 将工业  $\gamma$  -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 载体研至 40 目 ~60 目 ,用溶有适量的 Ni(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> 和 Cu(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> 的 溶液进行等体积浸渍 ,在 110 ℃ ~120 ℃ 干燥 12 h , 在 450 ℃ 下焙烧 4 h。所有样品镍的质量分数为 12.6%。催化剂表示为 Cu(x)Ni/ $\gamma$  -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ,其中x为相对于 Ni 的 Cu 的质量分数(Cu 原子/10 镍原 子)。为了对比 ,用同样的方法制备了 Ni/ $\gamma$  -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 和 Cu/ $\gamma$  -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 催化剂。

1.2 催化剂反应性能评价 反应性能测试在自制 固定床微反-色谱联用装置中进行,用苯转化率表示 催化剂的活性。催化剂在氢气气氛下升温至某一温

收稿日期:2005-06-18;修回日期:2005-12-07。

联系作者:王建国, E-mail:iccjgw@sxicc.ac.cn。

作者简介:刘 勇(1977-),男,山西霍州人,硕士,从事加氢催化剂的研究。E-mail:liuyong@sxicc.ac.cn。

度,恒温还原8h后,通入原料油(6<sup>#</sup>溶剂油+12% 苯)进行苯加氢反应。催化剂用量1mL,温度 160℃,氢气压力0.5 MPa~0.7 MPa,液相体积空速 5.0 h<sup>-1</sup>~6.0 h<sup>-1</sup>,体积氢油比200。反应产物用 GC-9A型气相色谱仪分析。

1.3 催化剂表征  $H_2$ -TPR 表征在 TL-5000-II 多用 吸附仪上进行。6%  $H_2/N_2$  为还原气体,经过脱水、 脱有机杂质、脱氧多级净化,高纯  $N_2$  作为载气。样 品装量 50 mg,热导(TCD)检测。样品首先经过 300  $CN_2$  气氛予处理,在高纯  $N_2$  中吹扫 1 h 后,降 至室温切换  $H_2/N_2$ ,待 TCD 基线稳定后,以 10 C/ min 的升温速率开始程序升温到 720 C,气体流量 30 mL/min。

样品的物相分析在 Rigaku P/max-2500 型 X 射 线衍射仪上室温进行。使用 Cu K a 射线,管电压

40 kV ,管电流 100 mA ,步长 0.02°。数据由计算机 自动采集。

#### 2 结果和讨论

2.1 还原温度对 Ni/ $\gamma$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>和 Cu/ $\gamma$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>催 化剂苯转化率的影响 表 1 为不同温度下还原 8 h 后的 Ni/ $\gamma$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>催化剂上苯的转化率。由表 1 可 知,对于 Ni/ $\gamma$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>催化剂 400 °C 还原后样品的 苯转化率保持在 99% 以上,而 250 °C 和 160 °C 还原 后苯转化率只有 4% 和 2%。Ni 基催化剂的加氢活 性与等温还原时生成的金属镍的量有关。还原时生 成的镍越多,加氢活性越高。250 °C 和 160 °C 还原 后 较低的苯转化率表明,Ni/ $\gamma$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>催化剂低温 是难以还原的。Cu/ $\gamma$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>催化剂在 400 °C 和 160 °C 催化活性极小,说明铜只是一种还原助剂,并 不是苯加氢制环己烷反应的活性组分。

表 1 不同温度还原后的 Ni/ $\gamma$  -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 和 Cu/ $\gamma$  -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 催化剂的苯加氢催化活性

Table 1	Catalytic ad	ctivity of	benzene	hydrogenation	with	reaction	time	over	catalysts	after	reduction	at
	different te	emperatur	re									

C + 1 +	Reduction	Benzene conversion $x_{mol}$ /%								
Catalyst	temperature t ∕℃	8 h	16 h	24 h	32 h	40 h	48 h			
Ni/ $\gamma$ -Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	400	99.4	99.8	100	100	99.8	99.8			
Ni/ $\gamma$ -Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	250	3.6	4.2	3.8	4.9	5.0	4.3			
Ni/ $\gamma$ -Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	160	1.3	1.5	1.1	1.6	1.6	1.4			
$Cu/\gamma -Al_2O_3$	400	1.7	1.8	1.8	1.6	2.0	1.2			
$Cu/\gamma -Al_2O_3$	160	1.2	0.9	1.1	1.4	1.2	1.3			

**2.2** Cu(x) Ni/ $\gamma$  -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 催化剂低温还原后苯加 氢活性 Cu(x)Ni/γ-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>催化剂在160℃还原 8h后,其催化活性见表2。由表2可见,在引入铜 的初始 ,Cu(x) Ni/ $\gamma$  -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 催化剂的苯加氢催化 活性明显增加。Cu(4)Ni/ $\gamma$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>催化剂的苯转 化率已达到 100% 而 Ni/γ-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 催化剂苯转化率 几乎为零。Cu(4)Ni/ $\gamma$ -Al<sub>2</sub>O,催化剂的高活性表 明,160 ℃还原时 Cu 的加入提高了 Ni/γ-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 催 化剂的低温还原性能。继续添加铜时催化剂的初活 性保持不变,而在反应28h后,随着铜质量分数的 增加,苯转化率从87.1%增加到100%,又减小到 89.6%。由表 2 可知 ,Cu(10 )Ni/ γ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 催化剂 有较佳的催化活性和稳定性,表明 Cu 作为还原助 剂,只有在一定的范围内才理想。负载量过低助还 原作用不理想 过高则会适得其反 同时 ,Cu 的掺杂 影响  $\gamma$  -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 表面上 Ni 的分散情况。在引入铜的 初始, NiO 在 $\gamma$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 表面上的分散度增加,当 Cu/ Ni 摩尔比为1:1时,Ni 的分散度较高,苯加氢反应 稳定性较好;当 Cu/Ni 摩尔比偏离 1:1时,Ni 的分 散度降低,由于苯加氢为强放热反应,反应一段时间 后,镍晶粒容易迁移和聚集,使活性表面积减小,苯 加氢活性降低。

表 2 160 ℃还原后 Cu(x) Ni/γ-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 和 Ni/γ-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 催化剂的苯加氢催化活性

Table 2 Catalytic activity of benzene hydrogenation with reaction time over CuNi/  $\gamma$  -Al\_2O\_3 and Ni/Al\_2O\_3 catalysts after reduction at 160  $^{\circ}C$ 

Catalwat	Be	nzene	$x_{ m mol}$ /%			
Catalyst	8 h	12 h	16 h	20 h	24 h	28 h
Ni/ $\gamma$ -Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1.3	1.2	1.5	1.3	1.1	1.4
Cu( 2 )Ni/ $\gamma$ -Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	34.8	20.6	8.0	3.9	2.9	3.5
Cu( 4 )Ni/ $\gamma$ -Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	100	99.3	100	100	93.2	87.1
Cu( 6 )Ni/ $\gamma$ -Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	100	100	100	100	98.7	96.7
Cu( 10 )Ni/ $\gamma$ -Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	100	100	100	100	100	100
Cu( 12 )Ni/ $\gamma$ -Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	100	100	100	100	97.4	89.6

Ni/ $\gamma$  -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 催化剂的还原能力与镍物种在 $\gamma$  -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 表面的存在形式有关。张玉红等<sup>[10]</sup>研究表 明 ,晶相 NiO 较易还原 ,NiAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 尖晶石较难还原 ,

高分散的 NiO 处于二者之间。图 1 是不同样品的 H<sub>2</sub>-TPR 谱图。对于 Ni/ γ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 催化剂 300 ℃ ~ 460 ℃还原峰属于与 γ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 相互作用较弱的晶相 NiO 的还原峰<sup>[3,11]</sup> 460 ℃~600 ℃还原峰和 650 ℃ 微弱的肩峰可能属于与 $\gamma$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>相互作用较强的在 表面上高分散的八面体和四面体配位的 Ni<sup>2+</sup> 的还 原<sup>[12]</sup>。对 Cu/γ-Al,O<sub>3</sub> 催化剂,两个还原峰在 200 ℃~300 ℃ 250 ℃附近的还原峰是 CuO 的还原 峰,而接近300 ℃附近的还原峰是 CuAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 表层尖 晶石的还原<sup>[13]</sup>。由图1可见 随着 Cu/Ni 原子摩尔 比的增大 低温峰的耗氢量增加 峰顶温度向低温区 域移动。但 Cu/Ni 摩尔比超过 3 5 时,低温峰不再 向低温区域移动 表明 Cu 质量分数的增加,对低温 峰已没有促进作用 .而在 460 ℃~600 ℃还原峰面 积逐渐减小直至消失,说明 Cu 的引入减少了八面 体配位 Ni<sup>2+</sup> 的质量分数,增加了 NiO 的质量分数, 从而促进了 Ni/ $\gamma$ -Al,O, 催化剂的还原。但对于四 面体配位 Ni<sup>2+</sup> 没有促进作用<sup>[8]</sup>。







a Ni/  $\gamma$  -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ; b Cu( 2 )Ni/  $\gamma$  -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ; c Cu( 4 )Ni/  $\gamma$  -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ; d Cu( 6 )Ni/  $\gamma$  -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ; e Cu( 10 )Ni/  $\gamma$  -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ; f Cu( 12 )Ni/  $\gamma$  -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ; g Cu/  $\gamma$  -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>

图 2 是 450 ℃ 焙烧后不同样品的 XRD 谱图。 由图 2 可以发现,在引入铜的初始  $A3.3^{\circ}$  和 62.6° 处出现了 NiO( JCPDS 47-1049 )的特征衍射峰,并没 有 CuO 的特征衍射峰,可能 Cu 以高分散的表层尖 晶石 CuAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 形式存在<sup>[14]</sup>。继续添加铜,Cu(10) Ni/ $\gamma$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 样品在 35.4°和 38.5°处出现了晶相 CuO( JCPDS 44-0706 )的衍射峰。同时,从 Ni/ $\gamma$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 到 Cu(10)Ni/ $\gamma$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 样品,NiO 晶相衍射峰 强度减弱,半峰宽变大,晶粒尺寸变小,表明随着铜 质量分数的增加,NiO 的分散度增加。进一步添加 铜, NiO 晶相衍射峰强度增强,半峰宽变小,晶粒尺 寸变大,表明 NiO 的分散度减小,这与苯加氢活性 评价结果一致。

图 3 是还原后样品的 XRD 谱图。由图 3 可以 发现,还原后的 Ni/ $\gamma$  -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>,显示晶相 NiO 的衍射 峰,可见在 160 °C 下,负载 NiO 不能被还原。在 Cu (4)Ni/ $\gamma$  -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 样品中,NiO 的衍射峰宽化,强度减 弱 50.4°和 51.8°处有两个小峰出现(分别属于金 属铜(JCPDS 04-0836)和金属镍(JCPDS 04-0850)<sup>15]</sup>)表明 NiO 和 CuO 已部分被还原。在 Cu (10)Ni/ $\gamma$  -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 还原样品的 XRD 谱图中 *A*3.4°和 44.2°处分别出现了金属铜和金属镍的特征衍射峰, 表明 NiO、CuO 已被还原。43.4°的衍射峰比典型纯 金属铜的衍射峰高 0.1°,意味着含铜量较高的 Cu-Ni 合金的形成,而 44.2°的衍射峰比典型金属镍的



图 2 焙烧态样品的 XRD 谱图

 $\begin{array}{ll} \mbox{Figure 2} & \mbox{XRD patterns of the calcined catalysts} \\ \mbox{a Ni/} \ensuremath{\,\gamma\)} -\mbox{Al}_2\mbox{O}_3 \ensuremath{\,;\)} \mbox{cu( 2 )Ni/} \ensuremath{\,\gamma\)} -\mbox{Al}_2\mbox{O}_3 \ensuremath{\,;\)} \mbox{cu( 4 )Ni/} \ensuremath{\,\gamma\)} -\mbox{Al}_2\mbox{O}_3 \ensuremath{\,;\)} \\ \mbox{d Cu( 6 )Ni/} \ensuremath{\,\gamma\)} -\mbox{Al}_2\mbox{O}_3 \ensuremath{\,;\)} \mbox{cu( 10 )Ni/} \ensuremath{\,\gamma\)} -\mbox{Al}_2\mbox{O}_3 \ensuremath{\,;\)} \\ \mbox{f Cu( 12 )Ni/} \ensuremath{\,\gamma\)} -\mbox{Al}_2\mbox{O}_3 \ensuremath{\,;\)} \end{array}$ 

♦ NiO ; ● CuO



图 3 还原态样品的 XRD 谱图

Figure 3 XRD patterns of the catalysts reduced at 160 °C for 8 h

a Ni/  $\gamma$  -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ; b Cu( 4 )Ni/  $\gamma$  -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ; c Cu( 10 )Ni/  $\gamma$  -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>  $\diamond$  Ni ; • Cu ; • NiO ;  $\circ \gamma$  -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 衍射峰低 0.3° 表明富镍合金的形成<sup>[13]</sup>。由于在较低的还原温度下,氧化铜首先在氢气环境中还原成铜晶核,形成了富铜的合金。然后,铜晶核以某种方式作为与之相邻的氧化镍的晶核,增加了氧化镍的成核速率,促进了氧化镍的还原。随着反应的进行, 未还原的 NiO 继续还原,从而形成了富镍的合金<sup>[16]</sup>。

#### 3 结 语

(1)助剂铜的引入降低了负载 NiO 的还原温

度 提高了低温还原后催化剂的苯加氢催化活性 这 证明添加 Cu 是提高 Ni/ $\gamma$  -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 催化剂的低温还 原性能的一种有效方式。

(2)添加助剂铜促进了镍物种在载体上的分 散,提高了催化剂的稳定性。

(3)助剂铜的负载量对低温还原后催化剂的苯加氢催化活性有较大影响,在镍铜原子摩尔比为1: 1时,Ni的分散度较高,催化剂有较高的催化活性和 稳定性。

#### 参考文献:

- [1] 刘勇,李学宽,王建国. Ni-Cu/γ-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 催化剂上苯加氢制环己烷 J]. 石油化工,2004,33( 增刊):s861-s863.
   (LIU Yong, LI Xue-kuan, WANG Jian-guo. Study on Ni-Cu/γ-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> catalyst for benzene hydrogenation to cyclohexane[ J]. Petrochemical Technology, 2004,33( suppl):s861-s863.)
- [2] HILL F N, SELWOOD P W. Structure and activity of supported nickel catalysts J]. J Am Chem Soc , 1949, 71(7):2522-2529.
- [3] ZIELINSKI J. Morphology of nickel/alumina catalysts J]. J Catal, 1982, 76(1):157-163.
- [4] CHARCOSSET H, FRETY R, SOLDAT A, TRAMBOUZE Y. Increase of reducibility of NiO by H<sub>2</sub>, due to pretreatment with salt solutions [J]. J Catal, 1971, 22(2):204-212.
- [5] NOWAK E J, KOROS R M. Activation of supported nickel oxide by platinum and palladium[J]. J Catal, 1967, 7(1): 50-56.
- [6] NOWAK E J. Catalysis of the reduction of supported nickel oxide [J]. J Phys Chem , 1969 , 73(11): 3790-3794.
- [7] 王越,叶季蕾,段华超,刘源. 钡改性的 Ni/γ-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 催化剂用于甲烷部分氧化的研究[J]. 燃料化学学报,2005,**33**(5):750-754. (WANG Yue, YE Ji-lei, DUAN Hua-chao, LIU Yuan. Study on partial oxidation of methane over Ba modified Ni/γ-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> catalyst[J]. Journal of Fuel Chemistry and Technology, 2005, **33**(5):750-754.)
- [8] ROMAN A, DELMON B. Promoter and carrier effects in the reduction of NiO/SiO2[J]. J Catal, 1973, 30(3):333-342.
- [9] SANKAR G, VASUDEVAN S, RAO C N R. Extended X-ray absorption fine structure studies of bimetallic Cu-Ni/ γ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> catalysts J]. J Phys Chem, 1986, 90(21):5325-5328.
- [10] 张玉红,熊国兴,盛世善,刘盛林,杨维慎. NiO/γ-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 催化剂中 NiO 与γ-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 间的相互作用[J]. 物理化学学报,1999,15 (8):735-741.

(ZHANG Yu-hong, XIONG Guo-xing, SHENG Shi-shan, LIU Sheng-lin, YAN Wei-shen. Interaction of NiO with  $\gamma$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> supported of NiO/ $\gamma$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> catalysts[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 1999, **15**(8):735-741.)

- [11] de BOKX P K, WASSENBERG W B A, GEUS J W. Interaction of nickel ions with a γ-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> support during deposition from aqueous solution[J]. J Catal, 1987, 104(1): 86-98.
- $\begin{bmatrix} 12 \end{bmatrix} WANG J, DONG L, HU Y H, ZHENG G S, HU Z, CHEN Y. Dispersion of NiO supported on <math>\gamma$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> and TiO<sub>2</sub>/ $\gamma$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> supports  $\begin{bmatrix} J \end{bmatrix}$ . J Solid State Chem, 2001, **157**(2):274-282.
- [13] LEE J-H, LEE E-G, JOO O-S, JUNG K D. Stabilization of Ni/ γ-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> catalyst by Cu addition for CO<sub>2</sub> reforming of methane[J]. Appl Catal A, 2004, 269(1-2):1-6.
- [14] FRIEDMAN R M , FREEMAN J J , LYTLE F W. Characterization of Cu/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> catalysts[ J ]. J Catal , 1978 , 55(1):10-28.
- [15] Powder Diffraction File, International Centre for Diffraction Data JCPDS.
- [16] BONET F, GRUGEON S, DUPONT L, URBINA R H, GUERY C, TARASCON J M. Synthesis and characterization of bimetallic Ni-Cu particles J. J Solid State Chem, 2003, 172(1):111-115.